

2023年3月6日(月)

Time	Room C (C-2C)	Room D (C-2D)	Room E (C-3C)
9:00~10:30	マイクロナノ理工学 (1)	DX時代の非破壊センシングとデータ活用—NDE4.0の実現に向けて (1) (日本非破壊検査協会連携セッション)	メカニカルシステムとその智能化 /家庭・業務用電化機器 (1)
10:45~12:15	マイクロナノ理工学 (2)	DX時代の非破壊センシングとデータ活用—NDE4.0の実現に向けて (2) (日本非破壊検査協会連携セッション)	メカニカルシステムとその智能化 /家庭・業務用電化機器 (2)
13:30~15:00	マイクロナノ理工学 (3)	DX時代の非破壊センシングとデータ活用—NDE4.0の実現に向けて (3) (日本非破壊検査協会連携セッション)	メカニカルシステムとその智能化 /家庭・業務用電化機器 (3)

Time	Room E (C-3C)
15:30~18:45	<p style="text-align: center;">特別講演(15:30~16:10) 「人間×機械×知能 - メタバースにおけるユーザーエクスペリエンスの研究開発」 白井 暁彦 様 (グリー株式会社)</p> <p style="text-align: center;">IIP/MSD部門合同ワークショップ(16:25~18:15)</p> <p style="text-align: center;">16:25~16:50 「顧客要求打ち合わせ時の業務の改善 - 仕様決定支援システム・アジャイルシミュレータの開発 -」 種田 光佑 様 (村田機械株式会社)</p> <p style="text-align: center;">16:50~17:15 「フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクスを活用するシート型センサの開発と次世代ヘルスケア応用」 荒木 徹平 先生 (大阪大学)</p> <p style="text-align: center;">～休憩10分～</p> <p style="text-align: center;">17:25~17:50 「不確実な環境におけるシミュレーション評価を活用したプロジェクト・スケジューリング」 森田 大輔 先生 (愛知学院大学)</p> <p style="text-align: center;">17:50~18:15 「非破壊検査のDXとデータ活用」 中畑 和之 先生 (愛媛大学)</p> <p style="text-align: center;">IIP/MSD部門合同表彰式(18:15~18:45)</p>

2023年3月7日(火)

Time	Room C (C-2C)	Room D (C-2D)	Room E (C-3C)
9:00~10:15	マイクロナノメカトロニクス	医療・福祉・ヘルスケアに関するテクノロジー (1)	メカニカルシステムとその智能化/家庭・業務用電化機器 (4)
10:30~12:00	ヘッド・ディスク・インターフェイスとトライボロジー/情報機器コンピュータメカニクス (1)	医療・福祉・ヘルスケアに関するテクノロジー (2)	メカニカルシステムとその智能化/家庭・業務用電化機器 (5)
13:00~14:30	ヘッド・ディスク・インターフェイスとトライボロジー/情報機器コンピュータメカニクス (2)	医療・福祉・ヘルスケアに関するテクノロジー (3)	IoTと情報・知能・精密機器/機械・インフラの保守・保全・信頼性強化 (1)
14:45~16:15	フレキシブル体のハンドリングと高機能化技術/プリンタブル・ウェアラブルデバイスの基盤技術と応用 (1)	医療・福祉・ヘルスケアに関するテクノロジー (4)	IoTと情報・知能・精密機器/機械・インフラの保守・保全・信頼性強化 (2)
16:30~18:00	フレキシブル体のハンドリングと高機能化技術/プリンタブル・ウェアラブルデバイスの基盤技術と応用 (2)	医療・福祉・ヘルスケアに関するテクノロジー (5)	IoTと情報・知能・精密機器/機械・インフラの保守・保全・信頼性強化 (3)